Si 上のフェムト秒レーザー励起表面プラズモンの伝搬損失

Propagation loss of surface plasmon polaritons on Si excited with femtosecond laser pulses

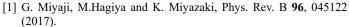
東京農工大 ○宮地 悟代, 萩谷 将人

Tokyo Univ. of Agriculture and Technology °Godai Miyaji, Hagiya Masato E-mail: gmiyaji@cc.tuat.ac.jp

はじめに: これまでに非金属物質であるシリコン (Si) に、高強度のフェムト秒 (fs) レーザーを 照射することによって表面プラズモンポラリトン (SPP) を励起できることを実証してきた[1]。

SPP に付随した高強度の近接場を利用するとアブレーションによってナノサイズの加工が可能[2]であることから、より制御よく加工を行うためには SPP の特性を明らかにすることが必須である。そこで、本研究ではSPP の伝搬損失を理解するため、表面プラズモン共鳴曲線の半値全幅(FWHM)を実験とモデル計算で調べた。 実験方法: ターゲットとして周期間隔 1300 nm の Si 回折格子を用いた。Ti:sapphire レーザーシステムから出力される 800nm、100fs レーザーを、アブレーションしきい値よりも高いフルーエンス $F=500-2000\,\mathrm{mJ/cm^2}$ で Si 回折格子に集光照射した。入射角 $\theta=10-40^\circ$ で反射率 R を測定し、表面プラズモン共鳴角度 $\theta_{\mathrm{SPP}}\sim 24^\circ$ 付近の共鳴曲線の FWHM $\Delta\theta$ を測定した。

結果と考察:図1に測定したRを、図2に測定したRから求めた $\Delta\theta$ を示す。図1に見られるように、Fが増加することによって共鳴曲線は鋭くなることが分かる。また、図2より、Fを増加させると $\Delta\theta$ が3.8°から2.5°まで単調に減少してゆくことがわかる。これは、高いFによって高い密度の電子が表面に励起され、より高い電気伝導率を有する励起層がSi回折格子上に励起されることを示している。この結果は、放射損失よりも内部損失が支配的であること、高いFによって内部損失の少ないSPPが励起できることを示している。



 ^[2] G.Miyaji, K.Miyazaki et al., Appl. Phys. Lett. 91, 123102 (2007);
ibid. 107, 071103 (2015); J. Appl. Phys. 103, 071910 (2013); Opt. Express 24, 4648 (2016).

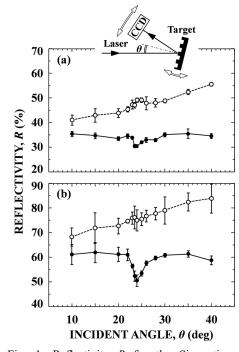


Fig. 1. Reflectivity R for the Si grating, measured as a function of the incident angle θ of the fs laser pulse, at (a) F = 500 mJ/cm² and (b) F = 2000 mJ/cm², where the solid and open circles correspond to R observed with p and s polarization. The inset shows the irradiation and measurement geometry.

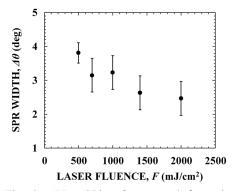


Fig. 2. SPR width $\Delta\theta$ measured from the reflectivity for the Si grating observed as a function of θ at F = 500 - 2000 mJ/cm².